

# グリーン・ サステナブル 半導体製造に 貢献する材料

2024 **9/17** 火  
13:30-

朱鷺メッセほか2会場  
+Zoomハイブリッド開催

サステナブルな半導体製造の実現のためには、使用される材料の環境負荷評価とグリーン化、リサイクル・リユースの促進が重要な役割を果たすと期待されます。このシンポジウムでは、半導体用材料業界の取り組みを紹介して頂き、サプライチェーンに渡って問題を共有することで、将来の半導体製造のグリーン化を議論します。

## 招待講演

高橋 宏明 : (株)レゾナック  
小野 昇子 : 三井化学(株)  
深谷 訓久 : 産総研  
南口 誠 : 長岡技術科学大学

山木 雄大 : 産総研  
枝 礼子 : SEMI Japan  
SSTS program : imec